PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-043910

(43) Date of publication of application: 25.02.1988

(51)Int.CI.

C08F210/14 C08F 8/04 C08F212/04

G11B 7/24

(21)Application number : 61-188299

(71)Applicant: MITSUBISHI MONSANTO CHEM

CO

(22)Date of filing:

11.08.1986

(72)Inventor: MURAYAMA MASAMITSU

KASAHARA KANJI

(54) OPTICAL DISK BASE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the title base which is useful for optical high-density information recording media, has a high transmittance, small double refraction, small refractive index and small water absorptivity and does not warp, by using an amorphous thermoplastic resin comprising a specified vinylcyclohexane polymer and a vinyl aromatic polymer as a constituent.

CONSTITUTION: 100W80wt% vinylcyclohexane polymer (A) containing at least 80wt% vinylcyclohexane component in the molecular chain, obtained by hydrogenating a vinylaromatic polymer, is mixed with 0W20wt% vinylaromatic polymer (B) such as an amorphous polymer of a vinylaromatic compound [e.g., (α -methyl)styrene] or an amorphous copolymer of a major proportion of this compound with another vinyl compound copolymerizable therewith (e.g., butadiene) to obtain an amorphous thermoplastic resin of a transmittance 85%, a water absorptivity 0.1wt% and a double refraction 50nm. This resin is molded into any desired shape by using, e.g., an injection molding machine or a compression molding machine for manufacturing compact disks or optical disks.

⑮ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

四公開特許公報(A) 昭63-43910

இInt_Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和63年(198	8) 2月25日
C 08 F 210/14 8/04 212/04	MJR MGB MJT	8319-4 J 7167-4 J 7602-4 J Z -8421-5D	審査請求	未請求	発明の数 1	(全8頁)
G 11 B 7/24						

図発明の名称 光ディスク基板

②特 願 昭61-188299

20出 頭 昭61(1986)8月11日

砂発 明 者 笠 原 勘 司 神奈川県横浜市緑区つつじケ丘5-6

②出 願 人 三菱モンサント化成株 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

式会社

⑪代 理 人 并理士 長谷川 一 外1名

明 椰 彩

- 1 発明の名称 光ディスク基板
- 2 特許請求の範囲
- (1) 分子額中にピニルシクロヘキサン成分を 80重量 8以上含有するピニルシクロヘキサン系 重合体(A)100~80重量 8、およびピニル労 番族 系態合体(B)0~20重量 8 よりなり、かつ、 尤線透過率が85%以上、吸水率が0.1重量 8 以下、および視屈折が50nm以下の非晶性熱可 塑性樹脂よりなることを特徴とする光ブィスク基 根。
- (2) ピニルシクロヘキサン系取合体(A)が、 ピニル労称族系取合体(B)の労務族項を水溝化を れたものであることを特徴とする、特許請求の顧 囲気(1)項記載の光ディスク基板。
- 3 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、光ディスク素似に関する。更に詳し くは、光経透過率、吸水率および復屈折の優れた ピニルシクロへキサン系集合体(A)を主成分とす る非晶性熱可塑性樹脂より構成され、光学式高密 皮情報記録媒体として使用される光ディスク素板 に関するものである。

「従来の技術」

コンピュータを利用した情報処理技術が逃むに伴ない、大容強のデジタルデータ記憶を置が必要となってきており、産業用のファイルシステムな 医生用の国像記録および 音声記録 等の記憶をしては、光ディスクが使用を たいからになった。この光ディスクとはレーザーの光ディスク面における光学区対または磁気が多いに とる変化を利用して、光ディスク面からデジタル 信号を再生および/または記録できるようにした、光学式高密度情報記録媒体である。

これ迄、先ディスクとしては、コンパクトディスク、ビデオディスク、コンピューク用光メモリディスク、光磁気ディスクおよび尤カード 寺のデジタルゲーク 配位装置が開発または使用されている。これら允ディスクは、光ディスク 茶板およびょモリー機能顕等から構成されるが、このうち先

ディスク落根用材料としては、次のような特性が 要求されている.

- ① 光線透過率が高いこと
- ② 吸水率および吸水寸法変化が小をいこと
- ② 復組折が小さいこと
- ◎ 屈折率のパラツキが小さいこと
- ⑤ 無変形温度が高いこと
- ⑤ 成形性が良好なこと

従来、光ディスク芸板用材料としては、メチル メタクリレート樹脂、ポリカーポネート樹脂等の 然可塑性樹脂、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂、 ガラス等の無機材料が使用されている。これらの 光ディスク芸板用材料は、上記した要求特性につ いて、各々いくつかの欠点を持っている。

ノチルノタクリレート樹脂は、吸水率が大きく、 吸水によって寸法が経時的に変化し、使用途中で 光ディスク西板に反りを生じ、光ディスクとして 頂要な平面性が低下したり、クラックが生じたり、 また2枚貼り合せの光ディスクとした場合には接 着部が制能したり、歪応力により複題折が現われ

生使用ができないという欠点もある。

ガラスを光ディスク基板として使用するときは、 ガラスの密度が大きいので光ディスクが重くなる という欠点と、貴華強度が小をいためガラス製の **光ディスクの使用および保存等の取扱いは、何益** にしなければならないという欠点がある。また、 ガラスは、熱可塑性樹脂ではないでの、大量生産 システムである樹脂皮形工程では製造できない。 さらに、ガラス製の光ディスク芸板は、表面樹脂 加工と後処理等の複雑なメモリー記録工程が必要 になり、生産性が低くコストが高くなる。

「発明が解決しようとする問題点」

本芸明者らは、上記のような従来の先ディスク **恭板の錯欠点を解決することを目的として、飢意** 研究を重ねた結果、本発明を完成するに至ったも のである。すなわち、允字式高密度情報記録媒体 として使用をれる、光線遊過率、吸水率、および 模屈折の優れたピニルシクロへキサン系重合体 (A)を主成分とする非晶性熱可塑性樹脂よりなる、 允ディスク芸板を提供しようとするものである。

品い等の欠点があった。これらの欠点を発端する ため、特別収60~217215に示されるよう な疎水性単単体を共重合したり、または光ディス クの表面に疎水性験を形成をせ、吸水単を減少を せる試みがなされているが、光分ではない。ノチ ルノタクリレート樹間の吸水串も大巾に競少をせ ることは、分子構造からみて、振力で困難である。 この樹脂は熱変形温度が低いのも、欠点の一つで

ポリカーポネート樹脂は、視屈折が大きいので、 収刷折が小さくなる条件で光ディスク森板を皮形 する方法が採用をれているが、まだ充分には解決 されていない。このため、復居折の許容限度が比 桜的ほかな小口径で再生専用の音楽用のコンパク トディスクやには、よく使用されている。また、 ポリカーポネート樹脂は、表面硬度が低いため、 光ディスクの使用中に表面が傷つき易い。

エポキシ樹脂は、熱硬化性樹脂に特有な成形袋 置が必要であり、熱可塑性樹脂と比べて、皮形サ イクルが氏く成形コストが高くなる。さらに、再

「問題点を解決するための手段」

しかして本発明の要旨とするところは、分子領 中にピニルシクロヘキサン成分を80重産%以上 含有するピニルシクロヘキサン系重合体(A) 100~80重量%、およびピニル芳香族系型合 体(B)0~20重量%よりなり、かつ、光線透過 率が85%以上、吸水率が0.1頭量%以下、およ び復組折が50mm 以下の非晶性熱可塑性樹脂よ りなることを特徴とする光ディスク落板に存する。 以下、本発明を詳細に説明する。

本発明に係る光ディスク搭板は、非晶性熱可塑 性樹脂によって構成される。

本発明において、非晶性熱可塑性樹脂とは、立 体規則在または結晶性のものを実質的に含まない 熱可塑性樹脂をいう。 光ディスク基板の構成樹脂 を非晶性熱可塑性樹脂とするのは、内部構造に立 体規則性または結晶性があると、元字的に不均収 となり綴りまたはゆらぎ等の原因となるからであ る。内部構造の立体規則性主たほ結晶性が実質的 に無視でき非晶性と考えられる場合には、上記の 非晶性熱可塑性別離は、光学的に均質で透明となり、光ディスク番板に好通なものとなる。

上記の非晶性熱可塑性樹脂は、それ自体で皮形可能なものがよい。皮形可能なものとは、適常の押出皮形、射出皮形、圧縮皮形等の皮形法によって、実用的な強度をもった製品が得られることを意味し、特に低分子量のものまたは風面分子量のものではないことを意味している。

本発明に係る光ディスク茲板は、分子類中にピニルシクロへキサン成分を80重量が以上含有するピニルシクロへキサン系重合体(A)100~80重量が、およびピニル芳香族系重合体(B)0~20重量がよりなる非晶性熱可塑作樹脂によって構成される。

本発明に係る光ディスク基板用としてのビニルシクロへキサン系重合体(A)は、分子傾中にビニルシクロへキサン成分を80重量%以上含有する 重合体でなければならない。ビニルシクロへキサン成分を80重量%以上含有していないと、光ディスク磁板として重要な物性である光線透過率、吸

本発明でピニル芳香族系重合体(B)とは、ピニルガ香族化合物の非晶性の集合体、およびピニル芳香族化合物を主成分とし、ピニル芳香族化合物と共盛合しうる少量の他のピニル化合物を含む非晶性の共重合体をいう。共通合体の場合は、他のピニル化合物を20重量%まで含んでいてもよい。20重量%を超えると、ピニル芳香族系重合体(B)の光緑透過率、成形加工性、耐熱性、耐糖準性はな過少で、好ましくない。ピニル芳香族系重合体(B)が非晶性であると、これを水素化して得られるピニルンクロへキサン系重合体(A)も非晶性となり光ディスク哲板構成材料として好適である。

ビニル労争族化合物としては、スチレン、αー メチルスチレン、pーメチルスチレン、tープチル スチレンまたはビニルナフタレン等があけられる。 これらは、1 役または2 役以上の混合物であって もよい。

他のピニル化合物としては、ブタジェン、イソ プレン等のジェン系化合 、ノチルノタクリレー 水中、桜周折草が不良となり、諸物性間のパランスが悪化するからである。

ピニルシクロヘキサン系重合体(A)は、次の二つの方法によって容易に製造することができる。

① ビニル労舎族系립合体(B)を水器化して、 ビニルシクロへキサン系組合体(A)とする方法。

② ビニルシクロへキサン類等の化合物を原料として、盤合反応により、ビニルシクロへキサン 承盤合体(A)とする方法。

ト、シクロへキシルメタクリレート等のメタクリル酸エステル類、メチルアクリレート、ブチルアクリレート、ブチルアクリレート、ブチルアクリレート等のアクリル酸、ステル類、メタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸またはアクリロニトリル等があげられる。これらは、1種または2種以上の混合物であってもよい。

ビニル分称族系重合体(B)の製法は、特に制限がない。ビニル芳智族系重合体(B)は、上記化合物を原料とし、既存の合成制期または合成ゴムの製造で使用しているラジカル重合触媒またはアニオン重合触媒を用い、塊状、溶液、腫瘍、または乳化等の重合方法により、製造することができる。

前記①の方法によって、ピニル労役族共位合体 (B)を水変化して、ピニルシクロへキサン共爪合体(A)を得るには、次のような手頭によることが できる。

この①の方法によるときは、重合体分子側領中 の芳香族職を構成する炭素に水梁を付加するので、 適常のオレフィン化合物の水素化の場合と較べて、 遺酷な水梁化条件が必要である。

特開昭63-43910(4)

すなわち、水漬化無味としては、触媒活性および無機選択性が高いものを、選択し使用するのが好ましい。これ以外の水素化無数を使用すると、水素化に時間がかかるばかりでなく、水素化をれるビニル労合族系重合体(B)の分子類が切断するという劇反応が届き、ビニルシクロへキサン系型合体(A)の分子量低下の原因となる。

前記のの方法において使用できる水素化触数の形態において使用できる水素化触数がありません。 固体状および被状の触数があった このは、カランウム、ハランウム、ハランウム、ハランウム、ハランウム、ハランウム、ハランウム、ハランウム、ハランウム、ハランウム、カックロム、カックロムは、カックロムは、カックロムは、カックロスのでは、カックロスは、カックロスは、カックロスは、カックロスは、カックには、カッのは、カックには、カックには、カックには、カックには、カックには、カックには、カッのには、カックには、カッのには、カッ

前記①の方法によるときは、水景化反応を溶液 中で行うのがよい。この際、使用しうる御戦としては、ビニル芳普族系重合体(B)および生成する

乾燥することによって、ピニルシクロへキサン素 重合体(A)を得ることができる。

前記①の方法によるときは、ピニル芳香族系理合体(B)の分子領領中のランダムな芳香族環に水 素が付加したものが得られる。通常は、一つの芳 香族環を構成する金での炭素について、一斉に水 葉の付加反応がおこる。

この①の方法に従って、分子額中にピニルシクロへキサン政分を80歳盤%以上含有するピニルシクロへキサン系集合体(A)を得るには、ピニル
芳作族系集合体(B)の分子類似中の労脅族項の
80歳最%以上を水業化する条件を選択すればよい。ピニル労費族系集合体(B)が他のピニル化合
物を含む共取合体であるときは、分子類似中の労
費級項の水業化率を高める条件を選択すればよい。

前記のの方法によってピニルシクロへキサン果 低合体(A)を得るには、カテオン低合方法とチー グラー型放映を用いて配位アニオン風合による方 注がある。

この②の方法によるととは、ピニルシクロヘキ

ピニルシクロへキサン系頂合体(A)を溶解できる 俗様表で、触性器とならない溶媒がよい。溶媒の 具体例としては、シクロへキサン等のシクロアル カン類、およびnーへキサン等のアルカン類等が あげられる。水流化条件を調整するために、前記 辞牒系にアルコール類等の様性化合物を、若干費 添加してもよい。

水素化反応条件は、ビニル芳券成系基合体(B)の種類、濃度、熱媒の種類、濃度、および使用する遊戯等に応じて、反応温度、反応圧力および反応時間等、これまで通常採用されている水素化反応の条件を、適宜組み合せ選択することができる。

前記①の方法によるときは、水素化反応を終えた後、反応溶液からの触媒の除去等後処理をするのが好ましい。これは、触媒の除去が不充分だと、得られるビニルシクロヘキサン系成合体(A)の光線透過率の低下、および具動温人等の原因となるからである。

水震化触媒を除去した反応溶組から、ストリッ ピングまたは再沈競等の方法により溶媒を除る、

サン類化合物の重合体、またはピェルンクロへキサン類化合物を主成分とし、ピニルシクロへキサン類化合物と共取合しうる少量の他のピニル化合物との共度合体が得られる。共取合体の場合には、他のピニル化合物を20度量%以下に調整すれば、分子類中にピニルンクロへキサン放分を80度多別上含有するピニルシクロへキサン系重合体(A)を容易に得ることができる。

ビニルシクロヘキサン 飯化合物としては、ビニルシクロヘキサン、ローノチルビニルシクロヘキサン、サン、ビニルノチルシクロヘキサンおよびビニルアチルシクロヘキサン等があげられる。これらは1種または2種以上の混合物であってもよい。

他のピニル化合物としては、免をにピニル芳谷 純化合物と我健合しうるものとして例示した化合 物のほか、エチレン、プロピレン、 4 ーノチルー 1 ーペンテン等のローオレフィン類 でかおげられ る。これらは1種または2種以上の混合物であっ てもよい。これら化合物は、目的とするピニルシ クロへキサン系瓜合体(A)の性質、採用する 低合 方式および爪合触媒等に応じて、避宜遊択組み合 せることができる。

前記のの方法のうち、カチオン低合による方法では、適常のカチオン取合技術をそのまま使用してよい。例えば、上記化合物を用い、三英化アルミニウム等のカチオン飲合無機を使用して、0で以下の取合温度で、排放重合により、ビニルシクロペキサン系取合体(A)を得ることができる。カチオン取合においては、低分子及のビニルシクロペキサン系取合体(A)が生成し島いので、整合における連續移動を小さくするのが好ましい。

前記のの方法において、チーグラー型無数を用いた配位アニオン重合による方法では、通常の配位アニオン重合による技術をそのまま用いてよい。例えば、前記化合物の単量体を用い、三塩化バナンウムートリエテルアルミニウム等の選移金属化合物による特体のチーグラー型触媒を使用して、0で~150で重合体(A)

条件の選択が必要である。 光ディスク 拡板の 皮形途中での 具物の 混入を防ぐため、 クリーンルームのような精浄な雰囲気で作業するのが必要である。

本発明の目的を効果的に達成するためには、前 配の非晶性熱可塑性樹間は、光線透過率が 8 5 % 以上、吸水率が 0.1 重量%以下、および質屈折 が 5 0 ne 以下でなければならない。

本発明において「光級透過率 |とは、 JIS K 7 1 0 5 - 1 9 8 1 (想定法 A)に従い、 預分球式光級透過率認定装置を使用して、厚さ 2 . 5 ± 0 . 2 mm の成形板の全光級透過率を制定したものをいう。 熱可塑性樹脂の光線透過率が、 8 5 %未満の場合には、 光ディスク あんにレーザーが吸収され、 光ディスクのデリタル 信号の再生および /* または記録が困難となるので、好ましくない。

本見明において「吸水率」とは、J [S K 7 2 0 9 - 1 9 8 4 (A 法)に従い、厚さ 2 . 5 ± 0 . 2 exの 皮形根を所定の正方形に切断し、蒸留水に 2 4 ± 1 時間浸渍して、確定した吸水率をいう。 熱可塑性出船の吸水率が 0 . 1 医量%を想える場 を得ることができる。ナーグラー競技なは、生改する低合体の内部構造に立体規則性や結晶性を付与する傾向があるので、非最性のピニルシクロへキサン系低合体(A)を得るためには、チーグラー型性機の種類および使用する単量体化合物の種類に応じて、改宜、双合果に添加剤または功能数として、ランデマイザー、アククナック化剤、または遅移金属化合物の複合使用等を行うのが好まし

上記ピニルシクロヘキサン系重合体(A)に混合することができるピニル芳香族系重合体(B)は、ピニルシクロヘキサン系重合体(A)の製造方法①の記載部分におけるピニル芳香族系重合体(B)の内容と同一である。

本務明に係る光ディスク基板は、前記の非晶性
然可塑性樹脂を瓜料として、コンパクトディスク
または光ディスク皮形用の射出皮形機または圧縮
皮形機等を用いた、皮形によって得られる。光ディスク茲板の皮形には、光ディスクの精強な凹凸に
対応した金型と、皮形薬を小さくするための皮形

合には、光ディスク基板の吸水または吸湿により、 光ディスク使用途中で反りを生じたり、ノモリー 機能膜を劣化させ、耐用年限を低下させるおそれ があるので、好ましくない。

本発明において「視用折」とは、日本光学工芸(株) 製ニコンの偏光顕微鏡を使用して、光線波及 5 4 6 nm でセナルモンコンペンセーター法によ り、コンパクトディスク基板成形品の情報記録部 の中央部分を基準として、1 パスのリグーデーションを測定したものをいう。 番板の模屈折が 5 0 nm を超える場合には、光ディスクのノモリー機能膜 の情報記録部分へ、レーザーを集中することが用 題となるので、好ましくない。

非晶性熱可塑性閉節には、必要に応じて、機型 別、放動性改良剂、熱安定剂、耐光性安定剂、荷 電防止剤、および着色剤のような助剤を、過宜組 み合せ加えてもよい。

本発明に係る光ディスク芸板を光ディスクとする際には、その表面に全国蒸剤による全国被視膜または有機系記録媒体の途布膜等のメモリー機能

膜を取け、その上に保護膜等を施す等の手順により、目的の先ディスクに組み立てられる。この先ディスクは、コンパクトディスク、ピデオディスク、コンピュータ用先ノモリディスク、光磁気ディスク、および充カード等の先学式高密度情報記録 な体として使用される。

「発明の効果」

本発明は、以上詳細に説明したとおりであり、 次のように特別に顕着な効果を奏し、その産業上 の利用価値は極めて大である。

- (1) 本語明に係る光ディスク悲複は、メチル メタクリレート樹脂よりなる光ディスク基根に比較して、吸水による変形が小さく、吸水に伴なう メモリー機能膜の劣化が少なく、耐熱性が優れている。
- (2) 本発明に係る光ディスク基板は、ポリカーボネート制度よりなる光ディスク帯板に比較して、吸水による変形が小さく、表面が硬く、表面に低がつき扱い。
 - (3) 本発明に係る光ディスク芸板は、かテス

スケール・HRM)を測定した。 荷魚たわみ温度:

J J S K 7207-1983(A法)に従い、 アニーリングなしの荷里たわみ温度を開定した。 オモル車・

核磁気共鳴装置(NMR・日本電子(株)製Gー270型)を使用して、ピニルシクロへキサン系 低合体の重水素化クロロホルム溶液の13C分析値から、水素化率を算出した。

分子量:

ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー (GPC)法により、ポリスチレンの分子量器定方法に承拠して、ピニルシクロヘキサン果重合体の分子量を測定した。Me はポリスチレン換算面景平均分子量、Mn はポリスチレン換算最平均分子量およびMe/MnはMeとMnの比を意味する。製造例1

内容技が5リットルの、水素化反応温度を調節するための電熱加熱装置、および電磁機件変変を 値えた、ステンレス概製オートクレープを単個し 製の光ディスク落板に比較して、密度が小さく発 量で、大量生産工程で製造可能であり生産性が優 れている。

「実施例」

次に、本発明を製造例および実施例に森づいて、 更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超え ない限り、以下の例に限定されるものではない。

なお、以下の例における各種物性は、次に記載 の方法によって想定したものである。

五折 字:

JIS K 7105−1981に従い、アッベ 周折計を使用して、厚を2.5±0,2 mの 皮形 板の風折率を制定した。

密度:

JIS K 7 1 1 2 - 1 9 8 0 (A 法)に従い、 森留水に投資して、厚き 2 . 5 ± 0 . 2 mm の成形 板の徴度を頻定した。

ロックウェル硬さこ

JIS K 7202-1982に従い、耳を 10±0.5 mm の成形品のロックウェル硬を(M

た。このオートクレーブに祝用ポリスチレン(三 整モンサント化成(株)製造・デイヤレックスHH - 1 0 2) 3 0 0 g、シクロヘキサン(は蒸符級) 2100g、ルテニウム水流化触媒(日本エングル ハルド(株)製造・精性炭担体・5 重量%ルテニウ ム祖持・含水品)100g およびイソプロピルア ルコール(試薬特級)150g をそれぞれ秤型し、 予め混合した混合物として、オートクレーブ内に **仕込んだ。仕込み終了後、オートクレープ内芬田** 気を密葉がスで気換した。オートクレープ内容物 を、操弁翼毎分1000旬の迅度で操押しながら、 第1表に示す所定水業化反応温度まで引温し、水 素ガスを45kg/cm² の圧力で自動圧力調整器か ら導入した。水常化反応条件(温度および時間)を、 数1表に示すように改定し、改定した条件に沿っ て外温、維持させるとともに、オートクレープ内 圧力を4.5 kg/cm² に維持するように、水濃ガス の厚入を続けた。

その後、水清化反応を終了し、オートクレープ 内温を混温まで冷却し、残存水湯がスをオートク

特開昭63-43910(ア)

レーブから除去した後、内容物のシクロへキサン 溶液を取り出した。このシクロへキサン溶液にあ らたにシクロへキサン約2,0008を通加し、 遠心分輝および調査を行い、ルテニウム触媒および調査を除去した。 無色透明となった数 ロヘキサン溶液をメチルアルコール(試薬一数) 100年サン溶液をメチルアルコール(試薬一数) 100年サンタロへキサンタロへキサンタロへキサンタロへキサンタロへキサンの合体を した後、減圧乾燥機により乾燥し、ビニルシクロ ヘキサン低合体を得た。

得られたビニルシクロへキサン選合体の収量および各物性を測定し、結果を第2表に示した。 製造例2

製造例1において使用したと同一のオートクレープを用い、同一の手順で原料、溶媒、触媒を仕込んだ。水素化条件を第1表に示すように変更した以外は、同例におけると同様の手順により、水素化反応を続けた。反応を終了した後、ポリスチレン5gをシクロへキサン反応溶液に加え、溶解

させた。その後、製造例1におけると同様に、触 機除去、析出、洗浄後、乾燥の各工程を経て、ビ ニルシクロへキサン重合体を主成分とするポリマ ーを役た。

収量および各物性を測定し、結果を第2表に示 した。

製造例 3

製造例1において使用したと同一のオートクレーブを用い、同例における汎用ポリスチレン300gに代えて、水中感面低合により製造したパラ・ターシャリー・ブチルスチレン・ポリマー(Mm=20.4×10*、Mn=11.2×10*、Mm/Mn=1.82)300gを仕込んだ。水業化条件を第1表に示すように変更した以外は、製造例1におけると同様の手順により、水条化反応および後処理を行い、ポリ・ビニル・パラ・ターシャリー・ブチル・シクロへキサンを得た。

収量および各物性を測定し、結果を第2表に示した。

比较製造房 1

製造例1において使用したと同一のオートクレーブを用い、同例におけると同一の仕込処方に従って原料、溶媒、触媒等を仕込んだ。 木質化条件を第1 表に示すように変更した以外は、同例におけると同様の手順により、水黒化反応および後処理を行い、水素化ポリスチレンを得た。

収量および各物性を測定し、結果を第2表に示 した。

突施例1~3

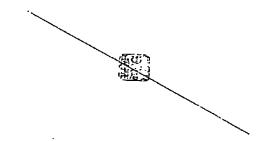
製造例 1 ~ 3 で製造した 3 種類のビニルシクロヘキサン系低合体(A)を押出機でペレット化し、実施例 1 ~ 3 の成形用ペレットとした。各ペレットを原料としディスク成形用射出成形機(名機製作所(株)製造・ダイナメルタM - 1 0 0 A DM)を使用し、コンパクトディスク基板を製造した。このようにして得られたコンパクトディスク基板について復風折を測定し、結果を第 3 表に示した。

また、3種のベレットを収料とし射出成形法により、物性以験片を作成し、この試験片について 諸物性を測定し、結果を第3表に示した。

比较例1~3

比較製造例1で製造した水業化ポリスチレン(比較例1)、ポリカーボネート 出脂(三変化成工変(株)製造・ノバレックス 7020A)(比較例2)、およびノチルメタクリレート 出席(協和ガス化学工業(株)製造・バラベット F-1000)(比較例3)を準備した。これら3種の出脂から実施例1におけると同様に、射出成形法によりコンパクトディスク悲観および物性試験片を製造した。

排られたコンパクトディスク基板および物性は 験片について結物性を測定し、結果を第3 表に示 した。



	n to	1 1407	2 1507	3 1507	比較製造例1 140℃
		1400 1000 B	50000時間	500200時間	_
R	水素 {		路台	母鼠	副会0
7	L R IS 4	1	-	1	
R	k#(ä	507	1 6 0 t	0 9	
	水囊化反応条件(温度および時間	1500 20時間	15時間	160で 20時間	
	() ()		_		
ì		- 170C 101			
		0			
ı	1	5			
		9			

(低し、水滑化反応圧力は45%g/sm, でわる.)

/ /_	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	(A)	米景化率	*	4	
**		(8)	(四世%)	M=X 1 0 -4	Mn×10-	M / M
*	-	8 6 3	9.7	9.2	5.0	1.8
隙	2	297	8 5	15.0	8.0	1.8
塞	3	290	8 3	7.3	4.6	1,5
元宗知识的二	<u>=</u>	287	2 0	1.25	13.0	1,95

(ほし、製造例をでは済水素化のポリスチレン5gを収量中に含む。)

ł	ſ								
•	Ħ.	中中	法数	光板 使出价	田位本	泉木田	施田たちみ出来になる	2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	路英
- m	44	W.M.	(%)	(uu)	(40)	(選輯%)	(選世%)(アニール無)	(HR)	(8/cm)
BK.	<u> </u>	1 海拔湖	0 6	0	1.514	0.02	142	9.8	0.94
捜	~	双道图 2	8 9	9	1.520	0.03	134	9.6	0.96
玉	65	双位任 3	8 9	0	1.510	0.02	140	9.0	0.90
	-	比較製造例1	6 8	2 4 0	2 4 0 1.5 9 0	0.03	8.6	8 5	1.04
# #	2	ボッケーボャー・全国	0 6	1 2	1.586	0.15	125	7.5	1.20
萎	65	ノサルノケッリアート	9.2	\$	1,491 0.30	0.30	98	S	1.19
7]								

弟3表より、次のことが明らかとなる。

- (1) 本発明に係るピニルシクロヘキサン系銀合体(A)を主成分とする光ディスク結板は、光線透過率が高い。
- (2) ピニルシクロヘキサン系選合体(A)を主成分とする光ディスク基板は、ポリカーボネート 財産またはメチルメタクリレート樹脂よりなる光 ディスク務板と較べて、吸水率が小さい。従って、 メモリー機能膜を劣化させず、光ディスクにも戻 りを発生させるおそれが少ない。
- (3) ピニルシクロヘキサン系盛合体(A)を主成分とする光ディスク芸板は、水流化率が低い水流化ポリスチレンまたはポリカーポネート併動よりなる光ディスク芸板と使べて、仮屈折が小さいことから、光ディスクに好通である。
- (4) ピニルシクロヘキサン茶盛合体(A)を主 成分とする光ディスク基根は、光線透過率が高い、 復風折が小さい、風折率が小さい、吸水率が小さ い、荷盛たわみ温度が高い、ロックウェル硬さが 大きい、密度が小さい等の特徴を有し、諸性質の

パランスが優れ、光ディスクとして好意なもので b.z.

> 出願人 三変モンサント化成株式会社 代理人 弁理士 艮 谷 バ ー (ほか1名)